



OBUDOWA COOLER MASTER MASTERFRAME 700 FULL TOWER

Indeks: **217568** Producent: **Cooler Master** Kod producenta: **MCF-MF700-KGNN-S00**

Cena: **1,356.69 zł**

Opis

OBUDOWA COOLER MASTER MASTERFRAME 700 FULL TOWER

Producent: Cooler Master

SAMA KLASA MasterFrame 700 to wysoce konfigurowalna obudowa typu open-air, którą można przekształcić między obudową prezentacyjną PC lub bardzo elastycznym stanowiskiem testowym. MasterFrame 700 ma trzyczęściową konstrukcję składającą się z dwóch bocznych skrzydeł i w pełni funkcjonalnej tacy na płytę główną. Cztery specjalnie zaprojektowane zawiasy cierne utrzymują boczne skrzydła przy tacy płyty głównej, umożliwiając zarówno pełny zakres ruchu podczas montażu, jak i stabilność po zbudowaniu. Idealne do niestandardowych systemów chłodzenia wodnego. TRYB TEST BENCH Boczne skrzydła można złożyć w kierunku gniazda procesora i obszarów GPU, aby umożliwić zmianę przepływu powietrza do komponentów, co jest szczególnie przydatne podczas przetaktowywania. Skrzydła służą również jako miejsca do trzymania radiatorów z trzema wentylatorami i innych akcesoriów, a dzięki ich pełnej mobilności wymiana komponentów przy jednoczesnym utrzymaniu chłodzenia jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek. TRYB OPEN-AIR MasterFrame 700 stoi pionowo, aby najlepiej prezentować komponenty za panoramicznym oknem wykonanym ze szkła hartowanego. Obudowa oferuje niezrównany poziom kompatybilności sprzętowej, umożliwiając łatwe dopasowanie ponadgabarytowych komponentów. NIEZRÓWNANE WSPARCIE SPRZĘTOWE Ze względu na swój rozmiar MasterFrame 700 zapewnia niezrównany poziom kompatybilności sprzętowej. Został zaprojektowany tak, aby pasował do każdego dostępnego komponentu, nawet nadwymiarowego. Użytkownicy mogą zamontować płytę główną SSI-EEB, wiele zasilaczy i wiele radiatorów w tym samym czasie, a mimo to mają jeszcze miejsce na układy GPU zajmujące trzy sloty. WSPARCIE PŁYTY GŁÓWNEJ I ZASILACZA Naszym celem jest zapewnienie nieograniczonego doświadczenia w obsłudze sprzętu. MasterFrame 700 pozwala zamontować dowolną płytę główną dostępną na rynku konsumenckim, posuwając się nawet do obsługi płyt głównych 14x14 "SSI-EEB. Jeśli zainstalowane są płyty główne SSI-EEB, wsparcie pompy i chłodnicy jest zakryte, ale w przypadku korzystania z dowolnego innego formatu płyty głównej wsparcie pozostaje obecne i dostępne. Podwójne wsparcie dla zasilaczy ATX jest dostępne z tyłu aby zaspokoić każdą potrzebę podczas ekstremalnych sesji przetaktowywania. WSPARCIE DLA KOMPONENTÓW MasterFrame 700 to innowacyjna, w pełni beznarzędziowa konstrukcja, która umożliwia zamontowanie do 4 dysków 3,5 cala i do 7 dysków 2,5 cala. Istnieje również możliwość zamontowania do 2x radiatorów 280/360mm w trybie „Open Air” na dwóch skrzydłach bocznych oraz trzeciego radiatora do 360/420mm w trybie „Test-Bench”. Wsparcie dla pomp i zbiorników pozwala na natywne zamontowanie większości rozwiązań na rynku, zachowując dużą swobodę umieszczania. WSPARCIE CHŁODZENIA Dzięki MasterFrame 700 użytkownicy mogą zainstalować do 2x radiatorów 280 / 360mm w trybie „Open-Air” (na dwóch bocznych skrzydłach) i trzeci radiator 360 / 420mm w trybie „Test-Bench”, w pobliżu gniazda procesora. Wspornik pomp i zbiorników z prawej strony tacki płyty głównej pozwala na natywne zamontowanie większości rozwiązań na rynku, zachowując dużą swobodę rozmieszczenia. ZAWIASY CIERNE PREMIUM Wytrzymałe zawiasy utrzymują boczne skrzydła na środkowej ramie i pozwalają na płynną zmianę położenia pod dowolnym kątem w zależności od potrzeb użytkownika. Klucze imbusowe są dołączone do regulacji naciągu zawiasów, aby ułatwić przesuwanie lub umożliwić bocznym skrzydłom przytrzymanie cięższych części. Ten poziom elastyczności jest kluczowym czynnikiem dla użytkowników tworzących wyjątkowo unikalne pętle i konfiguracje chłodzenia wodnego. PANORAMICZNE SZKŁO HARTOWANE Ponadgabarytowe panoramiczne szkło

hartowane zapewnia większy kąt widzenia na komponenty i wraz z konstrukcją zorientowaną na sprzęt MasterFrame 700 jest idealnym sposobem na zaprezentowanie wysokiej klasy komponentów i niestandardowych rozwiązań chłodzących. KOMPATYBILNY Z MOCOWANIEM VESA MasterFrame 700 jest kompatybilny z mocowaniem VESA 100mm x 100mm, dzięki czemu można go zamontować na ścianie. Idealny do prezentacji niestandardowych pętli i wysokiej klasy komponentów. Zdecydowanie zaleca się montowanie na ścianie wyłącznie pełnych systemów o łącznej masie poniżej 14 kg i sprawdzanie standardów wagowych VESA. KONSTRUKCJA OPEN-AIR Otwarta konstrukcja zapewnia nieograniczony dostęp świeżego powietrza do wszystkich elementów systemu. Opcjonalne mocowania wentylatora umożliwiają dalsze kierowanie przepływu powietrza do określonego kierunku wlotu / wylotu, zapobiegając w ten sposób obniżającej wydajność recyrkulacji ciepła. TRYB TEST BENCH Dzięki modularnej konstrukcji MasterFrame 700 można położyć poziomo i przekształcić w niezwykle funkcjonalne stanowisko testowe premium. Komponenty chłodzące i zasilające są instalowane z dala od obszaru płyty głównej, aby ich instalacja była wolna od zakłóceń. ZAPROJEKTOWANY DO PERSONALIZACJI MasterFrame 700 został zaprojektowany z myślą o personalizacji. Trzyczęściową ramę można łatwo zdemontować w celu malowania, owinięcia i innych modyfikacji.

- **Długość** 702 mm
- **Szerokość** 306 mm
- **Wysokość** 410 mm
- **Podświetlenie** Nie
- **Kolor** Czarny
- **Materiał** Stal Szkle hartowane
- **Kompatybilny standard zasilacza** ATX
- **Maksymalna liczba wentylatorów** 6
- **Liczba gniazd rozszerzeń** 8
- **Standard płyty głównej** ATX E-ATX Micro-ATX Mini-ITX SSI CEB SSI EEB XL-ATX
- **Typ obudowy** Full Tower
- **Waga** 26.3 kg
- **Maksymalna długość zasilacza** 210 mm
- **Maksymalna wysokość chłodzenia CPU** 158 mm
- **Maksymalna długość karty graficznej GPU** 450 mm
- **Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)** 7
- **Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)** 4
- **Komora zasilacza** Nie
- **Możliwość instalacji chłodzenia wodnego (AIO)** Tak
- **Zasilacz w zestawie** Nie
- **Możliwość montażu chłodzenia cieczą - góra** 120mm 140mm 240mm 280mm 360mm 420mm
- **Możliwość montażu chłodzenia cieczą - bok** 120mm 140mm 240mm 280mm 360mm
- **Możliwość montażu wentylatorów - bok** 2x 140mm 3x 120mm
- **Panel I/O** Mini Jack x1 USB Typ-A 3.1 gen2 x2 USB Typ-C 3.1 gen2 x1
- **Liczba miejsc hybrydowych na dyski (SSD/HDD)** 4

Parametry

Stan	Nowy
Producent	Cooler Master
Kod producenta	MCF-MF700-KGNN-S00
Typ obudowy	Full Tower
Model	Masterframe 700
Zasilacz w zestawie	nie
Standard płyty głównej	ATX, microATX, Mini-ITX

Liczba slotów rozszerzeń	8
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	158
Maksymalna długość karty graficznej	450
Kolor	czarny
Szerokość produktu	30.6
Głębokość produktu	70.2
Waga produktu	12.2
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	15.2
EAN	4719512115152

Zdjęcia

